⊕ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-130519

(51) Int Cl 4

識別記号

广内整理番号

④公開 平成1年(1989)5月23日

H 01 L 21/205

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

69発明の名称

MOCVD結晶成長装置

21)特 頤 昭62-289972

23出 願 昭62(1987)11月16日

砂発 明 者 高 見

明宏

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

三菱電機株式会社 仍出 λ

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 弁理士 大岩 增雄 外2名

阳 細 書

1. 発明の名称

MOCVD結晶成長装置

2. 特許請求の範囲

反応管に供給ガスを導入して化合物半導体結晶 を成長させるMOCVD結晶成長装置において、 供給ガス毎にガス濃度の異なる前記供給ガスを供 給する複数系統の供給ラインと、この複数系統の 供給ラインの前記化合物ガスを排気する排気ライ ンと、この排気ラインまたは前記複数系統の供給 ラインに前記供給ガスの供給を切り換える切り換 え機構と、前記複数系統の供給ラインの供給ガス を前記反応管に選択的に導入するマニホールドと を具備したことを特徴とするMOCVD結晶成長 装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、MOCVD法により結晶成長を行 う M O C V D 結晶成長装置に関するものである。 〔従来の技術〕

第2図は従来の典型的なMOCVD結晶成長装 置の構成を示す配管の模式図である。

この図において、1はアルシンAsH3, ホス フィンPH。などのV族材料ガスボンベ、2はト リメチルガリウムTMGa、トリメチルアルミニ ウムTMAL, トリエチルインジウムTEInな どのIII 族材料の有機金属バブラ、3は恒温槽、4 は供給ガスのガス流量を調整するマスフローコン トローラ (以下MFCと称す)、5,5A,5B はエア作動弁、6は反応管、7は V 族材料ガスを 反応管 6 へ導入するキャリアライン (以下 V 族プ ロセスラインと称す)、8はIII族有機金属ガスを 反応管6へ導入するキャリアライン(以下Ⅲ族ブ ロセスラインと称す)、9は前記反応管6へ導入 しないガスを流す排気ライン(以下ベントライン と称す)、1〇は結晶を成長させる基板をセット するサセプタである。

なお、図中同一形状のものは同一部分を表す が、符号は省略してある。

次に動作について説明する。MOCVD法によ

る結晶成長法は、III族材料に有機金属(MO)が 用いられるのが特徴である。有機金属は一部の例 外を除いて常温で液体である。有機金属は、有機 金属バブラ2でH₂ガスを導入してバブリング し、恒温槽3により蒸気圧を制御して供給され る。有機金属が固体である場合は、昇華させるこ とにより供給される。結晶成長を行うには、V族 材料はⅤ族材料ガスボンベ1より、Ⅲ族の有機金 属は有機金属バブラ2にH2を導入して、MFC 4 で流量を制御することにより、各々 V 族プロセ スライン7、Ⅲ族プロセスライン8に供給され反 応管6へ導入される。結晶成長層の組成はMFC 4による流量制御の他、エア作動弁5の開閉によ り制御される。エア作動弁5Aを開、エア作動弁 5 Bを閉にすることにより、Ⅲ族有機金属ガスは Ⅲ族プロセスライン8へ供給される。また、エア 作動弁5Aを閉、エア作動弁5Bを開とすること で、III族有機金属ガスはベントライン9に供給さ れ、反応管6へは導入されない。反応管6へ導入 されたV族材料ガス、III族有機金属ガスは、高温 に熱せられたサセブタ10およびその上にセット された基板近傍で熱分解し結晶成長が行われる。

実際のデバイス構造の結晶成長が行われる際には数層の組成、ドーピング量の異なる多層成長が行われることとなる。MFC4による流量制御とエア作動弁5の開閉制御によって多層成長が可能となる。

おこす原因となったりする。また、ドーピング量 の少ない結晶成長層が必要な場合に問題となる。

第3図は従来公知のMOCVD結晶成長装置の構成を示す配管模式図である。

図において、第2図と同一符号は同一または相当部分を示し、11はエア作動三方弁、12はH2ガスを導入するキャリアライン、13はラジアルマニホールドである。

 に配置された∨族材料ガス、Ⅲ族有機金属ガス導 入システムをラジアルマニホールド13という。

このようなMOCVD結晶成長装置ならば、V 族材料ガスをV族プロセスライン7側からベントライン9側へ切り換えた際のV族プロセスライン7内のガスの停滞を最少限におさえることができ、急峻な界面の結晶成長が行える他、ドーピング量の少ない結晶成長層を得ることもできる。

しかし、V族材料ガス、III族有機金属ガスを反応管 6 直前で混合しているために、ガスの混合が悪くなり、結晶成長層面内での組成あるいはドービング量の均一性が悪くなるといった問題がおき

(発明が解決しようとする問題点)

従来のMOCVD装置は以上のように構成されているので、第2図に示した装置では、V族材料ガス、III 族有機金属ガスの切り換え時におこるメモリ効果のために急峻な界面が得られない。また低ドービング量の制御が困難であるなどの問題点があった。

また第3図に示した装置では、V族材料ガス. III 族有機金属ガスの混合が悪くなり、結晶成長層の組成、ドーピング量の面内均一性が悪くなるという問題点があった。

この発明は、上記の問題点を解消するためになされたもので、急峻な界面が得られ低ドーピング量の制御が可能であるとともに、優れた結晶成長層の組成、ドーピング量の面内均一性が得られるMOCVD結晶成長装置を得ることを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明に係るMOCVD結晶成長装置は、供給ガス毎にガス濃度の異なる供給ガスを供給する複数系統の供給ラインと、この複数系統の供給ラインと、この排気ラインと、この排気ラインまたは複数系統の供給ラインに供給ガスの供給を切り換える切り換え機構と、複数系統の供給ラインの供給ガスを反応管に選択的に導入するマニホールドとを設けたものである。

(作用)

9は、上記各々の供給ライン7,8に必要に応じ て設けられており、V族プロセスラインフおよび III 族プロセスライン8のV族材料ガスおよびIII 族 有機金属ガスを排気する。この発明による切り換 え機構となるエア作動弁5 A , 5 B は、ベントラ イン9またはV族プロセスライン7・Ⅲ族プロセ スライン8にV族材料ガスおよびⅢ族有機金属ガ スの供給を切り換える。各プロセスラインで、8 に供給されたV族材料ガスおよびIII族有機金属ガ スは、ラジアルマニホールド13のエア作動三方 弁11へと導かれる。この発明によるマニホール ドとなるラジアルマニホールド13は、複数系統 のプロセスライン7、8のV族材料ガスあるいは Ⅲ族有機金属ガスをエア作動三方弁11を用いて 反応管 6 に選択的に導入する。ここで各々のガス が反応管6かベントライン9いずれに供給される かで結晶成長層の制御が行われる。

ここで、2本のV族プロセスライン7へV族材料ガスボンベーからV族材料ガスを供給する際には、1本のV族材料ガスボンベーより2つのMF

この発明の M O C V D 結晶成長装置においては、複数系統の供給ラインが供給ガス毎にガス濃度の異なる供給ガスを供給し、排気ラインが複数系統の供給ラインの供給ガスを排気し、切り換え機構が排気ラインまたは複数系統の供給ラインに供給ガスの供給を切り換え、マニホールドが複数系統の供給ラインの供給ガスを反応管に選択的に導入する。

(実施例)

第1図はこの発明の一実施例を示すMOCVD 結晶成長装置の配管模式図であり、第3図と同一 符号は同一または相当部分を示す。

この発明のMOCVD結晶成長装置は、この発明による供給ラインとなるV族プロセスライン7 およびIII族プロセスライン8を各々2本有している。これらのV族プロセスライン7およびIII族プロセスライン7およびIII族プロセスライン7およびIII族プロセスライン8は、ガス濃度の異なる供給ガス、すなわちV族材料ガスおよびIII族有機金属ガスを供給する。

この発明による排気ラインとなるベントライン

C4で各々のV族プロセスライン7へ供給することができる。一方、2本のIII 族プロセスライン8へIII 族有機金属ガスを供給するためには、各々のIII 族 7 ロセスライン8が独立してIII 族有機金属バブラ2群を有することが必要となる。これは、III 族プロセスライン8へのIII 族有機金属ガスの供給量がIII 族有機金属バブラ2へのH2 バブリング量で制御されるためである。

マリリカス では、 のでは、 では、 のでは、

なお、上記実施例ではプロセスライン 7 および 8 をⅢ族、 V 族各 2 本ずつ設けた例を示したが必 要が生じればさらに設置本数を増やしてもよい。

また、上記実施例では、 V 族材料ガスボンベ 1 を 2 本、有機金属パブラ 2 を各 3 本とした例を示したが、必要に応じてこれらの数は増減させても

たは複数系統の供給ラインに供給ガスの供給を切り換える切り換え機構と、複数系統の供給ラインの供給ガスを反応管に選択的に導入するマニホールドとを設けたので、結晶成長層間の急峻な界面が得られ、低ドービング量の制御が可能となるほか、優れた結晶成長層の組成、ドービング量の面内均一性を得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すMOCVD結晶成長装置の配管模式図、第2図および第3図は従来のMOCVD結晶成長装置の配管模式図である。

図において、 5 A , 5 B はエアー作動弁、 6 は 反応管、 7 は V 族プロセスライン、 8 は III 族プロ セスライン、 9 はベントライン、 1 1 はエア作動 三方弁、 1 3 はラジアルマニホールドである。

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 大 岩 増 雄 (外2名)

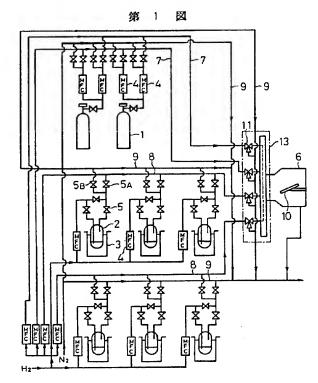
上記実施例と同様の効果を奏する。

さらに、 V 族材料ガスボンベ1 を、セレン化水 素 H 2 S e . 硫化水素 H 2 S などのドーピングガスボンベとし、有機金属パブラ2 をジエチルジンク D E Z n . シクロベンタジエニルマグネシウムC P 2 M g などのドーピング有機金属パブラとしてこの発明の M O C V D 結晶成長装置を構成してもよく、上記実施例と同様の効果を奏する。

上記実施例は、III - V族の結晶成長の場合について述べたが、さらにII - V族、II - IV族についても、あるいはそれら化合物半導体結晶の二元系、三元系および四元系についても同様の効果を奏することは明白である。また、ラジアルマニホールド13は、一般にはマニホールドであればよい。

(発明の効果)

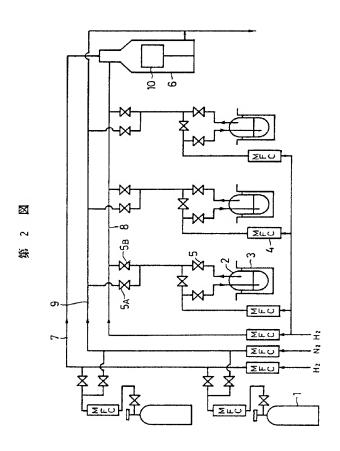
この発明は以上説明したとおり、供給ガス毎にガス濃度の異なる供給ガスを供給する複数系統の供給ラインと、この複数系統の供給ラインの供給ガスを排気する排気ラインと、この排気ラインま

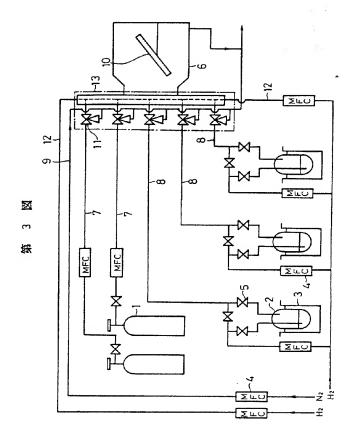


1:V 族材料がスポンペ 2: 有機金属パブラ 3: 恒温槽

4:MFC 5,5A,5B:工ア作動弁 6:反応管 7:V 抜プロセスライン 8:皿放プロセスライン 9:ベントライン 10:サセプダ

11:エア作動 三方弁 13:ラジアルマニホールド





手 統 補 正 書 (自発) 63 12 8; 昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 62-289972号

2. 発明の名称

MOCVD結晶成長装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

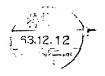
代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (連絡先03(213) 3421特許部)



5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の欄、発明の詳細な説明の欄および図面

6. 補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のように補正する。
- (2) 明細智第 5 頁 1 1 行の「プロセスライン 7 倒または 8 囲」を、「 V 族プロセスライン 7 倒または 正族プロセスライン 8 倒」と 補正する。
- (3) 同じく第5頁14~15行の「プロセスライン7または8」を、「V族プロセスライン7または10族プロセスライン8」と補正する。
- (4) 同じく第5頁19行の「反応間6」を、 「反応管6」と補正する。
- (5) 同じく第9頁1行の「供給ライン7,8」 を、「プロセスライン7,8」と補正する。
- (6) 同じく第9頁13行の「プロセスライン7, 8」を、「各々のプロセスライン7,8」と補正 する。
- (7) 同じく第10頁4~5行、7行の「Ⅱ族有

機金属パブラ2」を、「有機金属パブラ2」と補 正する。

(8) 図面中、第2図を別紙のように補正する。 以 上

2. 特許請求の範囲

反応管に供給ガスを導入して化合物半導体結晶を成長させるMOCVD結晶成長装置において、供給ガス毎にガス濃度の異なる前記供給ガスを供給する複数系統の供給ラインと、この複数系統の供給ラインの前記供給ガスを排気する排気ラインは前記は数系統の供給を切り換える切り換える切り換える切り換えるの供給を切り換える切り換えるがある。 機構と、前記複数系統の供給ラインの供給ガスを 機構と、前記複数系統の供給ラインの供給ガスを がなるででは選択的に導入するマニホールドとを 具備したことを特徴とするMOCVD結晶成長装置。

